

Dane aktualne na dzień: 14-07-2026 23:03

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/pasta-termoprzewodzaca-silikonowa-h-25g-ag-termopasty-agt-056-p-651.html>



Pasta termoprzewodząca silikonowa H 25g AG TermoPasty AGT-056

Cena brutto	15,80 zł
Cena netto	12,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGT-056
Kod producenta	ART.AGT-056
Kod EAN	5901764329442
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Pasta termoprzewodząca silikonowa H 25g AG TermoPasty AGT-056



Pasta silikonowa H to profesjonalny izolator o przewodności cieplnej $>0,88 \text{ W/mK}$, który tworzy stabilny most termiczny w ekstremalnym zakresie temperatur od -50°C do 250°C . Dzięki dielektrycznej, białej formule preparat skutecznie zapobiega przebiegowi prądu i wykazuje wysoką odporność na utlenianie oraz działanie kwasów, zasad i soli. Zwarta konsystencja zapobiega spływaniu produktu, a strzykawka 25 g umożliwia łatwą i precyzyjną aplikację w laptopach, sprzęcie AGD czy układach motoryzacyjnych. To idealne rozwiązanie dla serwisów i przemysłu, łączące skuteczne odprowadzanie ciepła z pełnym bezpieczeństwem chemicznym i elektrycznym komponentów.

Kluczowe cechy produktu:

- Marka: **AG Termopasty**
- Model: **ART.AGT-056**
- Pojemność: **25 g**
- Gwarantuje sprawny transfer ciepła ze współczynnikiem przewodzenia powyżej $0,88 \text{ W/mK}$
- Zachowuje swoje właściwości fizyczne nawet w bardzo szerokim zakresie temperatur
- Pełna odporność na korozję wywołaną kwasami, zasadami, solami oraz oparami amoniaku i dwutlenku siarki
- Posiada doskonałe parametry izolacyjne, co zapobiega powstawaniu niepożądanych przebiegów elektrycznych
- Przystosowana do pracy w zróżnicowanych środowiskach technologicznych
- Konsystencja pasty umożliwia łatwe i precyzyjne nanoszenie na wybrane powierzchnie

Szerokie spektrum zastosowań:

- Elementy wymagające wysokiej efektywności w odprowadzaniu energii cieplnej.

- Montaż chłodzińców na płytach końcowych, ramkach oraz radiatorach.
- Podzespoły napędów HDD, DVD oraz systemy pamięci masowej o wysokiej prędkości pracy.
- Elektroniczne moduły sterujące pracą silnika w przemyśle motoryzacyjnym.
- Przetworniki mocy oraz różnorodne komponenty elektryczne i elektroniczne.
- Laptopy, komputery osobiste oraz urządzenia infrastruktury sieciowej.
- Chłodzenie diod LED dużej mocy.
- Sprzęt RTV, AGD oraz systemy klimatyzacji budynkowej.

Właściwości fizykochemiczne pasty H	
Wygląd	Biała pasta
Gęstość w 20°C	~2,58 g/cm ³
Przewodność termiczna	>0,88 W/mK
Zakres temperatury pracy	-50°C do 250°C
Temperatura krzepnięcia	-50°C
Temperatura zapłonu	350°C
Ciepło właściwe w temperaturze 50°C	0,243 Cal/g·K
Lepkość	Nie płynie
Współczynnik refrakcji	1,405
Oporność właściwa skrośna (ASTM D257)	3,7*10 ¹³ pV Ω x m 3,7*10 ¹⁵ Ω x cm
Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ (ASTM D150)	0,016 (120 Hz) 0,012 (1 kHz) 0,007 (10 kHz) 0,007 (100 kHz)
Przenikalność dielektryczna względna ε _r (ASTM D150)	8 (120 Hz) 8,2 (1 kHz) 8 (10 kHz) 7,9 (100 kHz)
Okres przydatności	3 lata

Instrukcja użycia:

Preparat jest dedykowany wyłącznie do **zastosowań zawodowych**, dlatego przed rozpoczęciem prac niezbędne jest dokładne zapoznanie się z **kartą charakterystyki**. Proces nakładania należy poprzedzić weryfikacją czystości i suchości wszystkich powierzchni styku, na które następnie – przy pomocy szpatułki lub innego aplikatora – nanosi się **cienką, jednorodną warstwę produktu**. Niezwykle ważne jest, aby pasta pokryła cały obszar bez pozostawiania pęcherzyków powietrza obniżających wydajność termiczną, a finalny montaż radiatora lub elementu chłodzącego nastąpił bezpośrednio po zakończeniu aplikacji.



[Karta techniczna](#)



[Karta charakterystyki](#)